

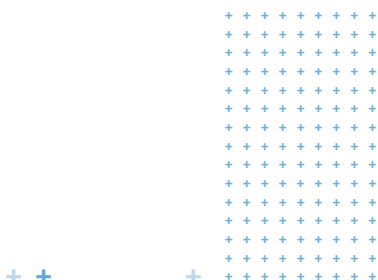
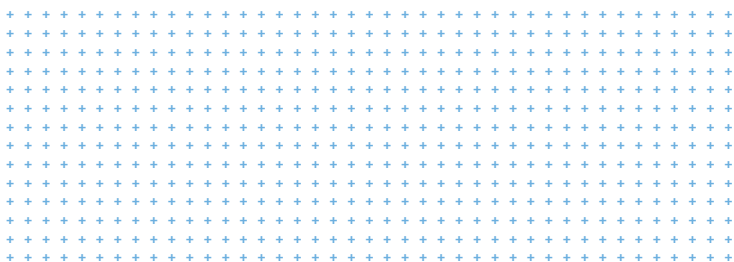
## Quartalsbericht

01. Januar – 31. März 2006



## KENNZAHLEN Q1/2006

in Mio. Euro	Q1/06	Q1/05	% <sup>uale</sup> Veränderung
Auftragseingang	40,6	24,0	69,2 %
Auftragsbestand zum 31.03.	85,5	69,9	22,3 %
Umsatz gesamt	39,1	19,7	98,4 %
Umsatzrendite in %	9,4 %	-25,6 %	-
Rohertrag	17,6	7,0	151,7 %
Rohertragsmarge	45,0 %	35,4 %	-
Herstellungskosten	21,5	12,7	69,2 %
Forschungs- und Entwicklungskosten	2,1	1,5	45,1 %
EBITDA	6,6	-2,8	336,2 %
EBITDA-Marge	17,0 %	-14,3 %	-
EBIT	4,8	-4,9	198,8 %
EBIT-Marge	12,3 %	-24,7 %	-
Ergebnis nach Steuern	3,7	-5,3	168,9 %
Ergebnis je Aktie, verwässert	0,20	-0,35	157,1 %
Eigenkapital	87,7	84,2	4,1 %
Eigenkapitalquote	55,4 %	53,5 %	-
Eigenkapitalrentabilität	4,2 %	-6,3 %	-
Bilanzsumme	158,1	157,3	0,5 %
Net Cash	14,1	7,5	87,4 %
Free Cash Flow	6,7	3,7	78,6 %
Investitionen	1,7	1,4	21,8 %
Investitionsquote	4,4 %	7,1 %	-
Abschreibungen	1,8	2,1	-11,1 %
Mitarbeiter zum 31.03.	689	715	-3,6 %



## **INHALTSVERZEICHNIS**

Vorwort des Vorstands 2

### **GESCHÄFTSVERLAUF**

Segment Lithografie erfolgreich 5

Anzeichnung für Segment Substrat Bondor 5

Einladung zur Hauptversammlung 2006 6

Umsatz- und Segmentbericht 7

Aktienbesitz von Organmitgliedern und diesen  
nahe stehenden Personen 9

### **FINANZBERICHT**

Konzerngewinn- und Verlustrechnung 10

Konzernbilanz 12

Konzern-Kapitalflussrechnung 14

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung 16

Segmentinformationen nach Geschäftsfeldern 18

Segmentinformationen nach Regionen 18

Ausgewählte erläuternde Anhangsangaben 20



Konzernstruktur

Unternehmenskalender

Impressum / Kontakt



Dr. Stefan Schneidewind, Vorstandsvorsitzender

## VORWORT DES VORSTANDS

### LIEBE AKTIONÄRE, MITARBEITER UND GESCHÄFTSPARTNER DER SÜSS MICROTEC AG,

nach einem äußerst erfolgreichen vierten Quartal 2005 verlief auch das erste Quartal dieses Jahres ausgesprochen gut. Umsatz und Auftragseingang entwickelten sich sehr stark und: Das erste Mal seit 2001 konnten wir die ersten drei Monate eines Geschäftsjahres mit einem positiven Ergebnis nach Steuern abschließen.

Der Auftragseingang betrug 40,6 Millionen Euro verglichen mit 24,0 Millionen Euro im ersten Quartal 2005 (plus 69,2 Prozent). Der Umsatz erreichte im Berichtszeitraum 39,1 Millionen Euro gegenüber 19,7 Millionen im Q1/2005. Dies entspricht einer Steigerung von 98,4 Prozent. Der Rohertrag erreichte 17,6 Millionen Euro (Q1/2005: 7,0 Millionen Euro, plus 151,7 Prozent). Die Rohertragsmarge betrug 45,0 Prozent gegenüber 35,4 Prozent im Vorjahreszeitraum. Das EBIT betrug 4,8 Millionen Euro – im Berichtszeitraum des Vorjahres war hier noch ein Minus von 4,9 Millionen Euro zu verzeichnen. Das Quartal beendeten wir mit einem Überschuss nach Steuern von 3,7 Millionen Euro (Q1/2005: minus 5,3 Millionen Euro).

Diese Zahlen belegen, dass die in den vergangenen zwei Jahren durchgeführten Restrukturierungsmaßnahmen und auch unsere Produkt- und Vertriebsstrategie zum Ziel geführt haben.

Das Segment „Lithografie“, das mehr als die Hälfte unseres gesamten Geschäfts darstellt, entwickelte sich hervorragend. Ein Großteil der erwähnten Restrukturierungsmaßnahmen betrafen dieses Segment. Die Umsetzung des Gesamtkonzepts erforderte einen großen Beitrag in allen Bereichen und auf allen Ebenen. Heute sehen wir, dass sich die Anstrengungen gelohnt haben: Die hohe Nachfrage nach Lithografie-Produkten (Mask Aligner, Coater, Developer) war im ersten Quartal 2006 ungebrochen. Erfreulicherweise wurden auch wieder verstärkt Mask Aligner geordert. Diese Entwicklung zeigt, dass in unseren Hauptmärkten Mikrosystem-



Stephan Schulak, Finanzvorstand

technik und Advanced Packaging Kapazitäten erweitert werden. Der Bedarf an Sensoren für Airbags, Tintenstrahl-Druckköpfe, GPS-Systeme, an Hochleistungschips etc. steigt weiter, so dass wir davon ausgehen, dass sich der positive Trend fortsetzt.

In unserem zweitgrößten Segment „Test Systeme“, das rund ein Viertel des Geschäftsvolumens der SÜSS MicroTec-Gruppe ausmacht, konnte der Umsatz ebenfalls gesteigert werden während der Auftragseingang deutlich hinter dem sehr guten Vergleichswert des Vorjahres zurück blieb. Die Angebotsaktivität ist jedoch auch in diesem Segment hoch, die Stimmung positiv, so dass wir nicht von einer Trendwende ausgehen.

In Frankreich, wo das Segment „Device Bonder“ angesiedelt ist, entwickelte sich der Auftragseingang zufriedenstellend. Der geringe Umsatz ist darauf zurückzuführen, dass im ersten Quartal keine Endabnahmen erfolgten. Im zweiten Quartal werden entsprechende Umsatzbeiträge erwartet. Wie bereits im vierten Quartal letzten Jahres basiert die Nachfrage nach Device Bondern derzeit hauptsächlich auf Bedarf bei Anwendungen für Infrarot-Sensorik.

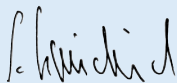
Eine Fortsetzung der sehr positiven Entwicklung des vierten Quartals 2005 verzeichneten wir beim Segment „Substrat Bonder“. Nachdem in den letzten zwei Jahren das komplette Portfolio durch neu entwickelte Maschinen ersetzt wurde, hat die Durchdringung des Markts weiterhin oberste Priorität. Umsatz und Auftragseingang sprechen auch hier eine deutliche Sprache: Der eingeschlagene Weg ist der richtige. Unterstrichen wird das auch von den Erfolgen, die ab Seite 5 beschrieben sind.

Bei der regionalen Verteilung von Umsatz und Auftragseingang war im ersten Quartal dieses Geschäftsjahres auffällig und erfreulich zugleich, dass sich Asien gegenüber den sehr schwachen Werten des Vorjahreszeitraums wieder erholt hat. Ansonsten zeigten alle Regionen gute Zuwächse. Detaillierte Angaben zu den Segmenten und zur Verteilung von Umsatz und Auftragseingang nach Regionen finden Sie auf den Seiten 7 ff.

In Sachen C4NP verläuft die Entwicklung des „High Volume Production Tools“ (Gerät für Massenproduktion) planmäßig. Im Juni beginnen wir mit der Installation einer ersten solchen Anlage bei IBM in East Fishkill, USA. Das Interesse an dieser neuen Technologie ist nach wie vor sehr hoch und wir planen, die ersten Wafer ab August auf diesem Gerät zu „bumpen“. Wir sind weiterhin optimistisch, bereits dieses Jahr weitere Erfolge bei der Einführung von C4NP erzielen zu können.

Die positive Entwicklung des Grundgeschäfts bestätigt unser Break-Even-Modell. Bei SÜSS MicroTec ist die Ertragssituation vergleichsweise stark von der Umsatzentwicklung abhängig: Steigende Umsätze führen zu deutlich besseren Roherträgen, weil die Kosten für Verwaltung, Vertrieb sowie Forschung und Entwicklung relativ konstant bleiben. Die höheren Roherträge wirken sich dann direkt auf das EBITDA aus – wie in diesem Quartal ersichtlich. Kürzlich haben zwei führende amerikanische Research-Institute ihre Wachstumsprognosen 2006 für die Halbleitersausrüster-Industrie herauf gestuft: VLSI von 6 Prozent auf 13 Prozent und Gartner Dataquest von 9 auf 14 Prozent. Insofern sollten die Bedingungen für eine weiterhin gute Geschäftsentwicklung auch für SÜSS MicroTec gegeben sein.

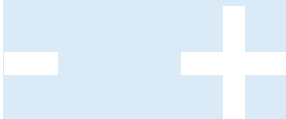
Garching, im Mai 2006



Dr. Stefan Schneidewind  
Vorstandsvorsitzender



Stephan Schulak  
Finanzvorstand



► SEGMENT LITHOGRAFIE ERFOLGREICH
► AUSZEICHNUNG FÜR SEGMENT SUBSTRAT BONDER
EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG 2006
UMSATZ- UND SEGMENTBERICHT
AKTIENBESITZ DER ORGANE

## GESCHÄFTSVERLAUF

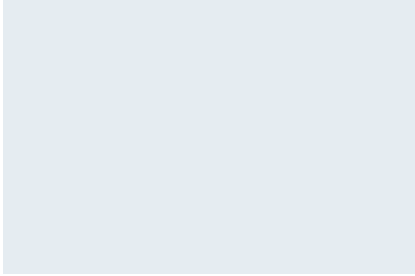
### SEGMENT LITHOGRAFIE ERFOLGREICH

Unsere jüngsten Produktgenerationen für Lithografieanwendungen erfreuen sich einer regen Nachfrage. Besonders die Produkte aus der Kompaktserie der Mask Aligner, die Coating Cluster und die Spray Coater-Produktfamilie werden zunehmend von unseren Kunden bestellt. Die Erfolgsfaktoren sind jeweils höchste Präzision und Zuverlässigkeit – was letztendlich zu einem großen Ausstoß mit geringer Fehlerquote (hoher Yield) in der Produktion führt. Und dies ist in allen unseren Märkten gefordert. Ob MEMS, Advanced Packaging oder auch Verbindungshalbleiter: In der Produktion sind wirtschaftliche, zuverlässige Equipment-Lösungen gefragt, die es ermöglichen, Sensoren und moderne Chipverbindungen mit einer günstigen „Cost of Ownership“ zu produzieren. Bereits im vergangenen Geschäftsjahr entwickelte sich dieses Segment positiv und der Trend hält an.

### AUSZEICHNUNG FÜR SEGMENT SUBSTRAT BONDER

Im März 2005 erhielt SÜSS MicroTec von Analog Devices, einem weltweit führenden MEMS-Hersteller, eine Auszeichnung für den Beitrag in einem speziellen Projekt. Der „Analog Devices’ 2005 Supplier Excellence Award“ zeichnete die Substrat Bonder-Division von SÜSS MicroTec, Waterbury, USA, für die hervorragenden Leistungen aus. Weitere Awards erhielten u.a. Applied Materials, LAM Research und TSMC.

Auch bei Innovative MicroTechnology (IMT) ist man von den Vorzügen der Substrat Bonder von SÜSS MicroTec überzeugt. IMT ist ein führender MEMS-Auftragsfertiger (Foundry), der wöchentlich über eine Million Mikrosysteme fertigt und ausliefert. Gerade bei derart hochvolumiger Produktion sind ein hoher Yield und damit Präzision und Zuverlässigkeit von



größter Wichtigkeit. Nachdem sich IMT von der Qualität und der Flexibilität der SÜSS MicroTec-Substrat Bonder überzeugt hatte, wurde ein Folgeauftrag vergeben. Diese zweite Anlage wurde bereits im März in Santa Barbara, Kalifornien, installiert.

#### EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG 2006

Am 20. Juni findet unsere diesjährige ordentliche Hauptversammlung in München statt. Natürlich sind wir an einer möglichst hohen Aktionärspräsenz interessiert. Um Ihnen die Abstimmung zu erleichtern, stellen wir wieder einen Stimmrechtsvertreter zur Verfügung, der entsprechend Ihrer Weisung zu den Tagesordnungspunkten abstimmt. Weiterhin ermöglichen wir auch dieses Jahr unseren Aktionären diesen Stimmrechtsvertreter online, via Internet, zu beauftragen. Weitere Details hierzu entnehmen Sie bitte unserer Einladung zur Hauptversammlung, die Sie auch auf unserer Homepage [www.suss.de](http://www.suss.de) finden. Wir hoffen, dass wir Ihnen, verehrte Aktionäre, die Vertretung Ihrer Interessen somit etwas erleichtert haben und freuen uns auf Ihre Teilnahme beziehungsweise Stimmrechtsausübung bei der diesjährigen Aktionärsversammlung der SÜSS MicroTec AG.



SEGMENT LITHOGRAFIE  
ERFOLGREICH

AUSZEICHNUNG FÜR SEGMENT  
SUBSTRAT BONDER

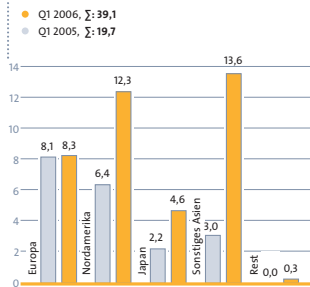
► EINLADUNG ZUR  
HAUPTVERSAMMLUNG 2006

► UMSATZ- UND SEGMENTBERICHT

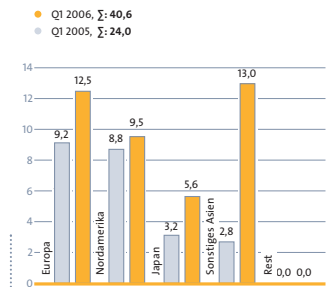
AKTIENBESITZ DER ORGANE

## UMSATZ- UND SEGMENTBERICHT

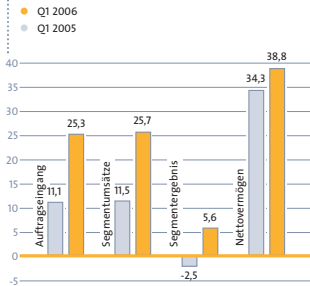
Umsätze nach Regionen  
in Mio. EUR



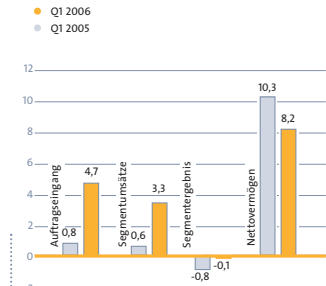
Auftragseingang nach Regionen  
in Mio. EUR



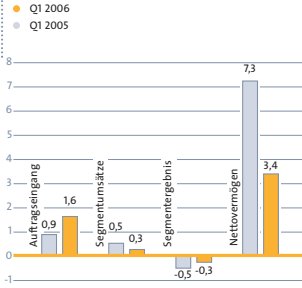
Segmentübersicht Lithografie  
in Mio. EUR



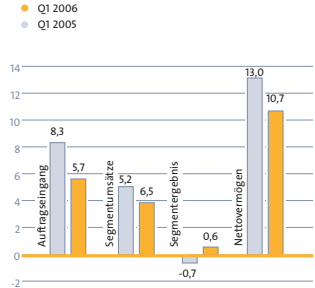
Segmentübersicht Substrat Bonder  
in Mio. EUR



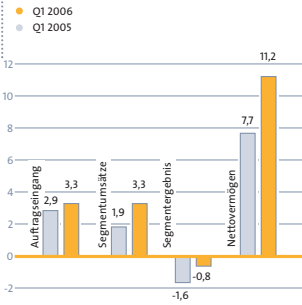
### Segmentübersicht Device Bonder in Mio. EUR



### Segmentübersicht Test Systeme in Mio. EUR



### Segmentübersicht Sonstige in Mio. EUR



SEGMENT LITHOGRAFIE  
ERFOLGREICH

AUSZEICHNUNG FÜR SEGMENT  
SUBSTRAT BONDER

EINLADUNG ZUR  
HAUPTVERSAMMLUNG 2006

► UMSATZ- UND SEGMENTBERICHT

► AKTIENBESITZ DER ORGANE

## AKTIENBESITZ VON ORGANMITGLIEDERN UND DIESEN NAHE STEHENDEN PERSONEN ZUM 31.03.2006

Vorstand	Aktien	Optionen
Dr. Stefan Schneidewind	6.571	69.648
Stephan Schulak	13.000	80.286

Aufsichtsrat:	Aktien
Dr. Winfried Süß	1.131.000
nahestehende Personen i.S. § 15a WpHG	147.443
Thomas Schlytter-Henrichsen	6.909
Dr. e. h. Horst Görtz	3.894
Peter Heinz	1.338
Prof. Dr. Anton Heuberger	–
Dr. Christoph Schücking	500





## FINANZBERICHT

### IFRS – KONZERNGEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

TEUR

Umsatzerlöse

Herstellungskosten

#### **Bruttoergebnis vom Umsatz**

Vertriebskosten

Forschungs- und Entwicklungskosten

Verwaltungskosten

Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Ergebnis aus assoziierten Unternehmen

#### **Analyse des operativen Ergebnisses (EBIT):**

EBITDA (Earnings before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization)

Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte und Finanzanlagen

#### **Operatives Ergebnis (EBIT)**

Zinsaufwendungen

Zinserträge

#### **Ergebnis vor Steuern**

Ertragsteuern

#### **Quartalsergebnis**

Davon Minderheitsanteile

Davon SÜSS MicroTec-Aktionäre

#### **Ergebnis je Aktie**

Unverwässertes Ergebnis je Aktie in EUR

Verwässertes Ergebnis je Aktie in EUR

► GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
BILANZ
KAPITALFLUSSRECHNUNG
EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG
SEGMENTBERICHTERSTATTUNG
ANHANG

	01.01.06 – 31.03.06	01.01.05 – 31.03.05
	39.061	19.685
	-21.501	-12.709
	<b>17.560</b>	<b>6.976</b>
	-5.700	-5.301
	-2.125	-1.465
	-5.042	-5.982
	739	1.429
	-629	-495
	0	-22
	6.629	-2.807
	-1.826	-2.053
	<b>4.803</b>	<b>-4.860</b>
	-380	-529
	91	116
	<b>4.514</b>	<b>-5.273</b>
	-849	-48
	<b>3.665</b>	<b>-5.321</b>
	19	0
	3.646	-5.321
	0,22	-0,35
	0,20	-0,35

## IFRS – KONZERNBILANZ

TEUR		
AKTIVA	31.03.06	31.12.05
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>	<b>49.471</b>	<b>50.401</b>
Immaterielle Vermögenswerte	13.074	13.668
Geschäfts- oder Firmenwert	23.384	23.560
Sachanlagen	5.665	5.384
At-equity bewertete Beteiligungen	0	0
Sonstige Finanzanlagen	33	33
Sonstige Vermögenswerte	432	364
Latente Steueransprüche	6.883	7.392
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>	<b>108.647</b>	<b>106.920</b>
Vorratsvermögen	58.484	53.837
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.964	23.681
Wertpapiere	43	58
Steuerforderungen	953	1.120
Flüssige Mittel	28.753	26.325
Sonstige Vermögenswerte	3.450	1.899
<b>Bilanzsumme</b>	<b>158.118</b>	<b>157.321</b>

TEUR		
PASSIVA	<b>31.03.06</b>	31.12.05
<b>Eigenkapital</b>	<b>87.654</b>	<b>84.165</b>
Gezeichnetes Kapital	16.793	16.793
Rücklagen	70.362	66.640
Kumuliertes übriges Eigenkapital	431	683
Minderheitsanteile	68	49
<b>Langfristige Schulden</b>	<b>12.929</b>	<b>13.800</b>
Pensionsrückstellungen	2.557	2.581
Sonstige Rückstellungen	365	455
Finanzverbindlichkeiten	5.465	5.957
Sonstige Verbindlichkeiten	241	245
Latente Steuerverbindlichkeiten	4.301	4.562
<b>Kurzfristige Schulden</b>	<b>57.535</b>	<b>59.356</b>
Sonstige Rückstellungen	3.741	3.968
Steuerverbindlichkeiten	778	394
Finanzverbindlichkeiten	9.167	12.832
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.806	6.061
Sonstige Verbindlichkeiten	36.043	36.101
<b>Bilanzsumme</b>	<b>158.118</b>	<b>157.321</b>

## IFRS – KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

TEUR	01.01.06 – 31.03.06	01.01.05 – 31.03.05
Quartalsergebnis	3.665	-5.321
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte	1.227	915
Abschreibungen auf Sachanlagen	599	1.116
Veränderung von At-equity bewerteten Beteiligungen	0	22
Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	0	43
Veränderung der Wertberichtigung auf das Vorratsvermögen	1.822	-868
Veränderung der Wertberichtigung auf Forderungen	-107	305
Zahlungsunwirksamer Personalaufwand aus Aktienoptionsplänen	76	94
Zahlungsunwirksame Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-286	-57
Zahlungsunwirksame Aufzinsung der Wandel- und Optionsanleihe	111	170
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	396	-802
Veränderung des Vorratsvermögens	-6.924	-2.184
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.537	10.529
Veränderung der übrigen Vermögenswerte	-1.452	230
Veränderung der Pensionsrückstellungen	-24	-15
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.812	261
Veränderung der übrigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	655	813
Veränderung der latenten Steuern	248	-126
<b>Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>8.355</b>	<b>5.125</b>



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
BILANZ
► KAPITALFLUSSRECHNUNG
EIGENKAPITAL- VERÄNDERUNGSRECHNUNG
SEGMENTBERICHTERSTATTUNG
ANHANG

TEUR	01.01.06 – 31.03.06	01.01.05 – 31.03.05
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-969	-409
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-741	-995
<b>Cash Flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.404</b>
Tilgung von Bankdarlehen	-2.430	-904
Veränderung von Kontokorrentverbindlichkeiten	-1.738	685
Veränderung der übrigen Finanzverbindlichkeiten	-79	-36
<b>Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.247</b>	<b>-255</b>
Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestandes	30	175
<b>Veränderung der flüssigen Mittel</b>	<b>2.428</b>	<b>3.641</b>
Flüssige Mittel zum Jahresanfang	26.325	22.534
<b>Flüssige Mittel zum Ende der Periode</b>	<b>28.753</b>	<b>26.175</b>
Der Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit enthält:		
Zinszahlungen während der Periode	233	303
Zinseinnahmen während der Periode	91	116
Steuerzahlungen während der Periode	220	45
Steuererstattungen während der Periode	0	199



## IFRS – KONZERN-EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG

TEUR	Anzahl der Aktien in tsd. Stück	Gezeichnetes Kapital	Kapital- rücklage
<b>Stand 01.01.2005</b>	<b>15.157</b>	<b>15.157</b>	<b>84.917</b>
Zuführung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten			94
Quartalsergebnis			
Unrealisierte Verluste aus Wertpapieren nach Steuereffekt			
Fremdwährungsanpassung			
<b>Stand 31.03.2005</b>	<b>15.157</b>	<b>15.157</b>	<b>85.011</b>
<b>Stand 01.01.2006</b>	<b>16.793</b>	<b>16.793</b>	<b>90.673</b>
Zuführung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten			76
Quartalsergebnis			
Unrealisierte Verluste aus Wertpapieren nach Steuereffekt			
Fremdwährungsanpassung			
<b>Stand 31.03.2006</b>	<b>16.793</b>	<b>16.793</b>	<b>90.749</b>





## IFRS – SEGMENTBERICHTERSTATTUNG

## SEGMENTINFORMATIONEN NACH GESCHÄFTSFELDERN

TEUR	Lithografie		Substrat Bonder	
	Q1/2006	Q1/2005	Q1/2006	Q1/2005
Umsatzerlöse	25.726	11.463	3.273	640
Segmentergebnis	5.588	-2.488	-75	-778
Ergebnis aus der At-equity-Bewertung	0	-22	0	0
Wesentliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen (-)/Erträge	-812	1.094	-32	-31
Segmentvermögen	67.239	68.705	12.454	12.886
davon Geschäfts- oder Firmenwert	13.599	13.599	0	0
Segmentsschulden	-28.438	-34.427	-4.253	-2.547
Abschreibungen	968	1.243	275	163
davon planmäßig	808	773	275	163
davon außerplanmäßig	160	470	0	0
Investitionen	160	443	204	169
Mitarbeiter im Quartalsdurchschnitt	280	291	79	75

## SEGMENTINFORMATIONEN NACH REGIONEN

TEUR	Umsatzerlöse		Investitionen	
	Q1/2006	Q1/2005	Q1/2006	Q1/2005
Europa	8.250	8.087	740	873
Nordamerika	12.332	6.430	924	416
Japan	4.627	2.148	1	8
Sonstiges Asien	13.584	3.007	9	18
Rest	268	13	36	89
Konsolidierungseffekte	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>39.061</b>	<b>19.685</b>	<b>1.710</b>	<b>1.404</b>





## AUSGEWÄHLTE ERLÄUTERENDE ANHANGSANGABEN ZUM ZWISCHENBERICHT DER SÜSS MicroTEC AG ZUM 31. MÄRZ 2006

### 1. ALLGEMEINE BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Der Konzernabschluss der SÜSS MicroTec AG zum 31. Dezember 2005 wurde nach den International Financial Reporting Standards (IFRSs) der am Abschlussstichtag gültigen Richtlinien des International Accounting Standards Board (IASB) erstellt. Im Konzernzwischenabschluss zum 31. März 2006, der auf Basis des International Accounting Standards (IAS) 34 „Interim Financial Reporting“ erstellt wurde, werden grundsätzlich die gleichen Bilanzierungsmethoden angewendet, wie im Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2005.

Alle zum 31. März 2006 verbindlichen Interpretationen des International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) werden zu Grunde gelegt.

Der Zwischenabschluss wird vom Konzernabschlussprüfer, der KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft, Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, weder geprüft, noch einer prüferischen Durchsicht unterzogen.

Folgende neue oder geänderte Standards und Interpretationen des IASB und des IFRIC sind zum 1. Januar 2006 in Kraft getreten.

- Amendment zu IAS 39 und IFRS 4 „Financial Guarantee Contracts“
- Amendment zu IFRS 4 „Revised Guidance on Implementing IFRS 4“

Aus beiden geänderten Standards ergaben sich jedoch keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage bzw. waren für den Zwischenabschluss nicht relevant.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
BILANZ
KAPITALFLUSSRECHNUNG
EIGENKAPITAL-VERÄNDERUNGSRECHNUNG
SEGMENTBERICHTERSTATTUNG
▶ ANHANG

Für weitere Informationen zu den im Einzelnen angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wird auf den Konzernabschluss der SÜSS MicroTec AG zum 31. Dezember 2005 verwiesen.

Sämtliche Beträge werden in Tausend Euro (TEUR) angegeben, soweit nichts anderes vermerkt ist.

## 2. ÄNDERUNGEN IM KONSOLIDIERUNGSKREIS

In den Konzernabschluss werden die Abschlüsse der SÜSS MicroTec AG und aller wesentlichen Gesellschaften, bei denen nach dem Control-Prinzip unabhängig von der Beteiligungshöhe die Beherrschungsmöglichkeit besteht, einbezogen. Im Vergleich zum Konzernabschluss zum 31. Dezember 2005 ergaben sich keinerlei Veränderungen im Konsolidierungskreis.

## 3. BERICHTSPFLICHTIGE SACHVERHALTE

Auf der Grundlage eingegangener Bestellungen von Kunden wurden im Segment Device Bonder Zuschreibungen auf wertberichtigte Lagerbestände in Höhe von TEUR 240 vorgenommen.

Darüber hinaus haben sich in der Zwischenberichtsperiode keine Sachverhalte ereignet, die Vermögenswerte, Schulden, Eigenkapital, Periodenergebnis oder Cashflows beeinflusst haben und aufgrund ihrer Art, ihres Ausmaßes oder ihrer Häufigkeit ungewöhnlich sind.



#### 4. ÄNDERUNG VON SCHÄTZUNGEN

Soweit im Rahmen der Zwischenberichterstattungen Schätzungen vorgenommen wurden, bleiben diese grundsätzlich in der Methodik innerhalb des Geschäftsjahres und im Geschäftsjahresvergleich unverändert.

Abweichend von der Vorgehensweise zum Jahresende wird der Ertragsteueraufwand in jeder Zwischenberichtsperiode auf der Grundlage der besten Schätzung des gewichteten durchschnittlichen jährlichen Ertragsteuersatzes erfasst, der für das gesamte Geschäftsjahr erwartet wird.

Infolge vorgenommener Wertberichtigungen auf aktivierte Verlustvträge in der Vergangenheit geht die SÜSS MicroTec AG derzeit von einem Ertragsteuersatz im Geschäftsjahr 2006 aus, der deutlich unter dem erwarteten Ertragsteuersatz von rund 37 % liegen wird.

Darüber hinaus gibt es keine berichtspflichtigen Änderungen mit einer wesentlichen Auswirkung auf die aktuelle Zwischenberichtsperiode.

#### 5. SCHULDVERSCHREIBUNGEN ODER EIGENKAPITALTITEL

In der Berichtsperiode wurden keine Emissionen, Rückkäufe oder Rückzahlungen getätigt, weder bei Schuldverschreibungen noch bei sonstigen Eigenkapitaltiteln.

Zum 30. April 2006 war ein Betrag von TEUR 3.622 aus der begebenen Wandelschuldverschreibung zur Rückzahlung fällig.



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
BILANZ
KAPITALFLUSSRECHNUNG
EIGENKAPITAL- VERÄNDERUNGSRECHNUNG
SEGMENTBERICHTERSTATTUNG
▶ ANHANG

## 6. GEZAHLTE DIVIDENDEN

In der Berichtsperiode wurde weder eine Dividende ausgeschüttet noch zur Ausschüttung vorgeschlagen.

## 7. WESENTLICHE EREIGNISSE NACH ENDE DER ZWISCHENBERICHTSPERIODE

Wesentliche berichtspflichtige Ereignisse nach Ende der Zwischenberichtsperiode haben sich nicht ergeben.

## 8. EVENTUALSCHULDEN UND EVENTUALFORDERUNGEN

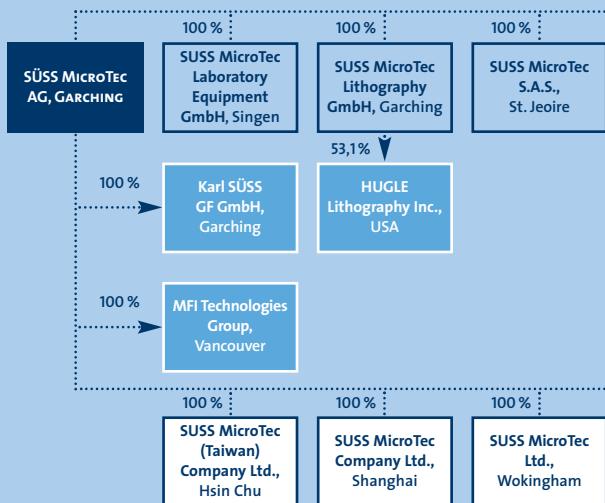
Eventualforderungen bestehen nicht. Bei den Eventualschulden sind keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Berichtszeitpunkt 31. Dezember 2005 erfolgt.

## 9. ERGEBNIS JE AKTIE

Das unverwässerte Ergebnis je Aktie ergibt sich, indem der auf die Aktien entfallende Periodenüberschuss (nach Fremdanteilen) durch die durchschnittliche Zahl der Aktien dividiert wird.

Zur Ermittlung des verwässerten Ergebnisses je Aktie ist der den Aktionären (nach Fremdanteilen) zurechenbare Periodengewinn sowie der gewichtete Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien um die Auswirkungen aller verwässernden potenziellen Aktien anzupassen.

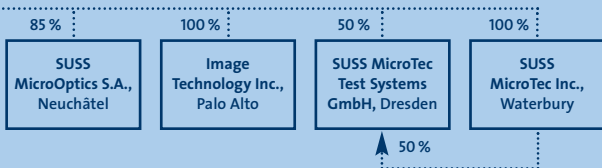
## Konzernstruktur



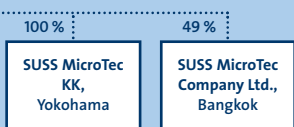
## UNTERNEHMENSKALENDER

Analystenkonferenz	04. Mai	Frankfurt, Deutschland
SEMICON Singapore	09. – 11. Mai	Singapur
MTT-S Symposium	14. – 16. Juni	San Fransisco, CA
OPTO Taiwan	14. – 17. Juni	Taipei, Taiwan
Hauptversammlung	20. Juni	München, Deutschland
SEMICON West	11. – 13. Juli	San Fransisco, CA
Halbjahresbericht	02. August	
COMS 2005	27. – 31. August	St. Petersburg, FL
SEMICON Taiwan	11. – 13. September	Taipei, Taiwan
Neunmonatsbericht	07. November	
Micromachine 2006	07. – 09. November	Tokio, Japan
SEMICON Japan	06. – 08. Dezember	Chiba, Japan

**Zukunftsorientierte Aussagen:** Die Jahresberichte enthalten zukunftsorientierte Aussagen. Zukunftsorientierte Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen über Erwartungen und Ansichten des Managements der SÜSS MicroTec AG. Diese Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Plänen, Einschätzungen und Prognosen des Managements der Gesellschaft. Anleger sollten sich nicht uneingeschränkt auf diese Aussagen verlassen. Zukunftsorientierte Aussagen stehen im Kontext ihres Entstehungszeitpunkts. Die Gesellschaft über-



Geringfügige Beteiligungen: ZTS Glaubitz (10 %)  
 Electron Mec. S.r.L., Milano (10 %)  
 Holtronic Techn. S.A. Marin, Helvetia (10 %)



- Muttergesellschaft
- Produktionsgesellschaft
- Vorratsgesellschaft und strategische Beteiligung
- Vertriebsgesellschaft



#### IMPRESSUM

**Herausgeber:** SÜSS MicroTec AG

**Redaktion:** Investor Relations, Group Accounting

**Konzept und Gestaltung:** IR-One AG & Co., Hamburg

**Druck:** Hartung Druck + Medien GmbH, Hamburg

#### KONTAKT

**SÜSS MicroTec AG**

Schleißheimer Straße 90

85748 Garching, Deutschland

Fon: + 49 (0) 89 - 32007 - 0

E-mail: info@suss.de

**Investor Relations**

Fon: + 49 (0) 89 - 32007 - 314

E-mail: ir@suss.de



nimmt keine Verpflichtung, die in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren. Unberührt hiervon bleibt die Pflicht der Gesellschaft, ihren gesetzlichen Informations- und Berichtspflichten nachzukommen. Zukunftsorientierte Aussagen beinhalten immer Risiken und Ungewissheiten. Eine Vielzahl von Faktoren, die in diesem Bericht beschrieben sind, können dazu führen, dass die tatsächlich eintretenden Ereignisse erheblich von den in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen abweichen.



www.suss.de

